

Judul:

Modeling and application of flexible electronics packaging

Pengarang/Penulis:

Huang, YongAn, author

Subjek:

Electronics; Optical materials; Manufactures; Mechanics, applied;
Computer simulation

Nomor Panggil:

e20509271

Penerbitan:

Springer Nature

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)